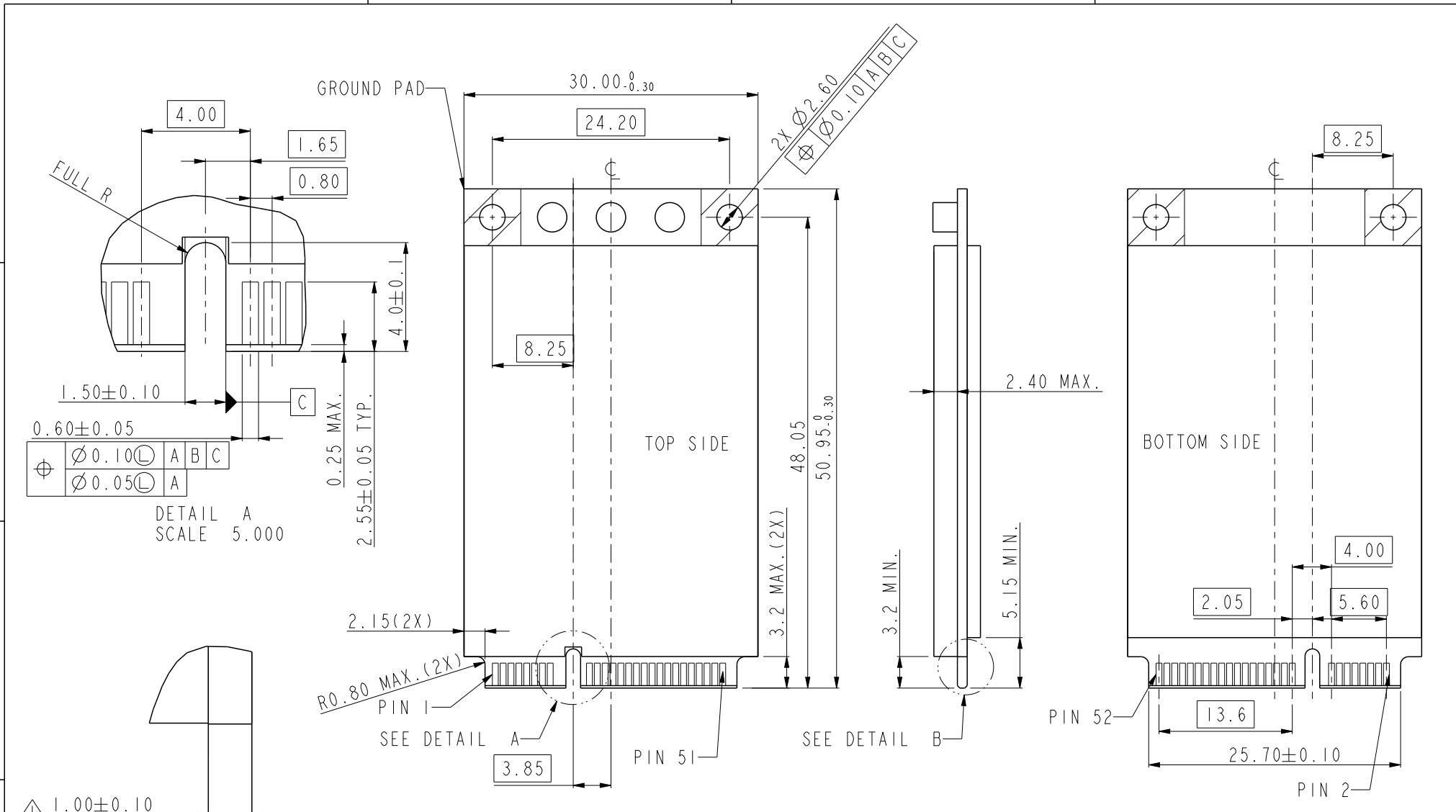




Copyright FCI.



⊕	∅0.10	L	A	B	C
⊕	∅0.05	L	A		

DETAIL A
SCALE 5.000

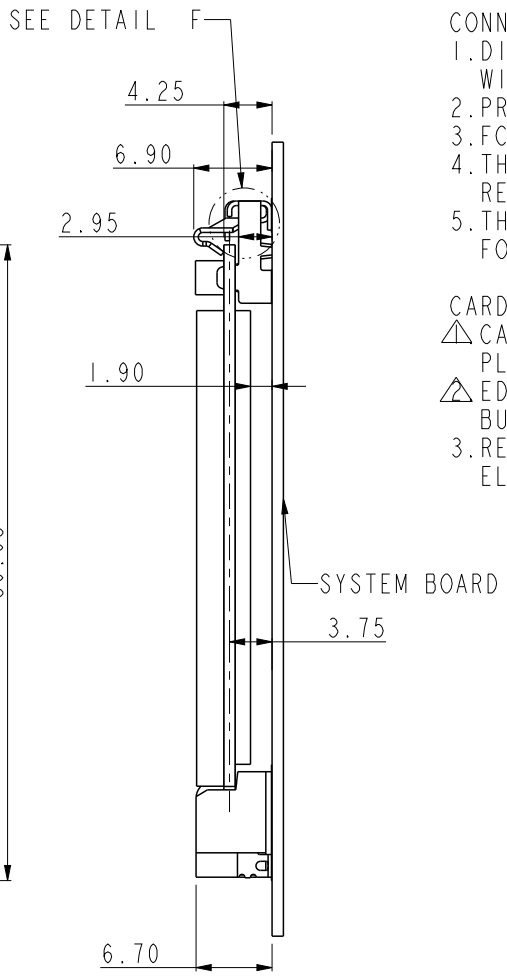
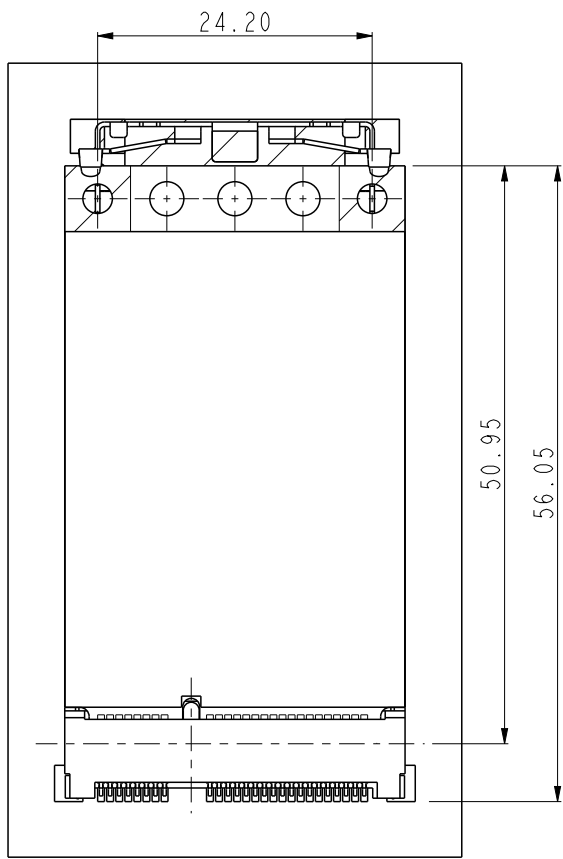
DETAIL B
SCALE 8.000

dr	Pei-Ming Zheng	2006/11/01	projection 	mm ←→	size	A4	scale	2.000
eng	Andy Lu	2012/04/08			ecn no	ELX-DG-011231-1		
chr	Jian Huang	2012/04/09			rel level	Released		
appr	Pei-Ming Zheng	2012/04/09	product family		rev	10054995		F
www.fci.com		cat. no.	Product - Customer Drw			sheet 3 of 5		

ProjE File - REV C - 2009-06-09

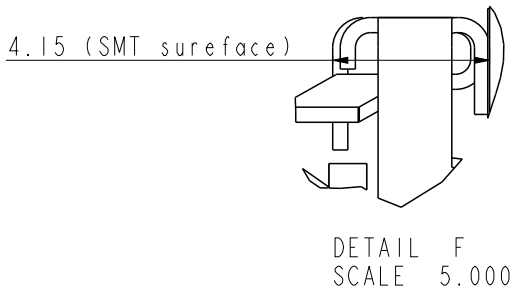


Copyright FCI.



CONNECTOR NOTES:
 1. DIMENSIONS AND TOLERANCE ARE IN ACCORDANCE WITH ASME Y14.5M, 1944 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
 2. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-236.
 3. FCI LOGO WILL BE APPROXIMATELY LOCATED AS SHOWN ON PRINT.
 4. THIS PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
 5. THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 10 SECONDS IN A IR-REFLOW APPLICATION.

CARD NOTES:
 ▲ CARD THICKNESS APPLIES ACROSS TABS AND INCLUDES PLATING AND /OR METALIZATION.
 ▲ EDGE BEVEL MUST BE PRESENT AND FREE OF CUTING BURRS FROM PCB AND CONTACT METATERIALS.
 3. RECOMMENDED PLATING FOR CONTACT PADS ELECTROLYTIC GOLD 0.76um.



dr	Pei-Ming Zheng	2006/11/01	projection 	mm 	size	A4	scale	1.500
eng	Andy Lu	2012/04/08			ecn no	ELX-DG-011231-1		
chr	Jian Huang	2012/04/09			rel level	Released		
appr	Pei-Ming Zheng	2012/04/09	product family		rev		F	
		title			dwg no		10054995	
www.fci.com		cat. no.			Product - Customer Drw		sheet 4 of 5	
		MINI PCI EXPRESS 52P 6.7MM HEIGHT ASSEMBLY						

NOTES:

- 1. MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC, HIGH TEMP,
UL 94V-0, COLOR BLACK.
CONTACTS: PHOSPHOR BRONZE.
HOLD DOWN: BRASS.
- 2. PLATING:
CONTACT: Ni UNDER PLATING. OTHERS SEE TABLE
HOLD DOWN: Ni UNDER PLATING. OTHERS SEE TABLE.
- 3. "LF" CODES ARE FOR LEAD FREE OPTIONS. SEE TABLE.
- 4. PRODUCT SPEC: GS-12-236.

10054995-□ □ □ □ □ (LF)

"LF" CODE ONLY EXISTS WHEN
2ND AND 4TH CODES ARE "0" OR "2".
SEE TABLE.

Packaging Code
Null: Tray
R: Tape & Reel 

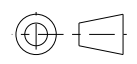
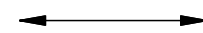

SOLDER TAIL PLATING
0: Pure Sn (Matte Tin).
1: Sn-Pb (Bright).

CONTACT PLATING
1 : Gold flash.
2 : Au 15 u" MIN.
3 : Au 30 u" MIN.

HOLD DOWN PLATING
0: Pure Sn (Bright Tin).
1: Sn-Pb (Bright).
2: Pure Sn (Matte Tin)

(RESERVED CODE)
0

PRODUCT NO.	HOLD DOWN PLATING	TERMINAL CONTACT POINT FINISH	SOLDER TAIL PLATING
10054995-0010LF	PURE Sn (Bright Tin)	Gold flash (0.038 um) MIN.	PURE Sn (Matte Tin) PLATING
10054995-0210LF	PURE Sn (Matte Tin)		
10054995-0110	Sn-Pb (Bright)		
10054995-0020LF	PURE Sn (Bright Tin)	Au 15 u" (0.38 um) MIN.	
10054995-0220LF	PURE Sn (Matte Tin)		
10054995-0120	Sn-Pb (Bright)		
10054995-0030LF	PURE Sn (Bright Tin)	Au 30 u" (0.76 um) MIN.	
10054995-0230LF	PURE Sn (Matte Tin)		
10054995-0130	Sn-Pb (Bright)		
10054995-0011	PURE Sn (Bright Tin)	Gold flash (0.038 um) MIN.	
10054995-0111	Sn-Pb (Bright)		
10054995-0021	PURE Sn (Bright Tin)	Au 15 u" (0.38 um) MIN.	
10054995-0121	Sn-Pb (Bright)		
10054995-0031	PURE Sn (Bright Tin)	Au 30 u" (0.76 um) MIN.	
10054995-0131	Sn-Pb (Bright)		

dr	Pei-Ming Zheng	2006/11/01	projection 	mm 	size	A4	scale	1.000	
eng	Andy Lu	2012/04/08			ecn no	ELX-DG-011231-1			
chr	Jian Huang	2012/04/09			rel level	Released			
appr	Pei-Ming Zheng	2012/04/09	product family						
		title	MINI PCI EXPRESS 52P 6.7MM HEIGHT ASSEMBLY		dwg no	10054995		rev	F
www.fci.com		cat. no.	Product - Customer Drw			sheet 5 of 5			



Copyright FCI.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9